


廠商	科系	實習機會	工作內容/條件
 <p>信邦電子股份有限公司 http://www.sinbon.com</p>	電機工程學系 機械與機電工程學系 資訊工程學系	硬體工程師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟數位/類比電路設計. OrCAD and Protel 等 CAD Tool. 2. 具備訊號量測分析能力，熟測試設備之操作. 3. 線路除錯、功能測試及訊號驗證.
		韌體工程師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉 C 語言 2. 熟 ARM Cortex-M 和 MCU 相關韌體開發. 3. MCU 周邊介面開發經驗 (ADC/I2C/SPI/USB/UART) 4. MCU 開發環境 (IDE): Keil C, MCUXPresso, MPLAB 等等... (至少一種) 5. FreeRTOS 或其他 RTOS 系統開發經驗 6. RF 通訊開發經驗 (Zigbee/藍芽/Lora 等等) 7. 熟悉示波器 / 電表 / LA 等 Debug 工具.
		軟體工程師	<ol style="list-style-type: none"> 1. EE 產品應用、Embedded 系統軟體設計及應用軟體設計 2. 開發 Mobile APP & Web。使用環境工具 HTML/JavaScript/CSS & React & Vue.JS。
		自動化工程師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉(甚至精通)機械繪圖(2D / 3D) 2. 熟悉汽油壓元件 3. 懂得工業配線將有加分效果
		開發工程師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶圖面&BOM 解構 2. SOP 製程作業確認 3. 工程變更管理 4. 樣品製作與報價 5. 產品製程設計與作業改善
<p>另有眾多職缺，歡迎淡江大學工學院的同學與校友來應徵 http://event.1111.com.tw/event20/sinbon/index.asp#company https://www.104.com.tw/company/atcr6i8?jobsorce=2017indexpoc</p>			